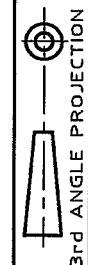


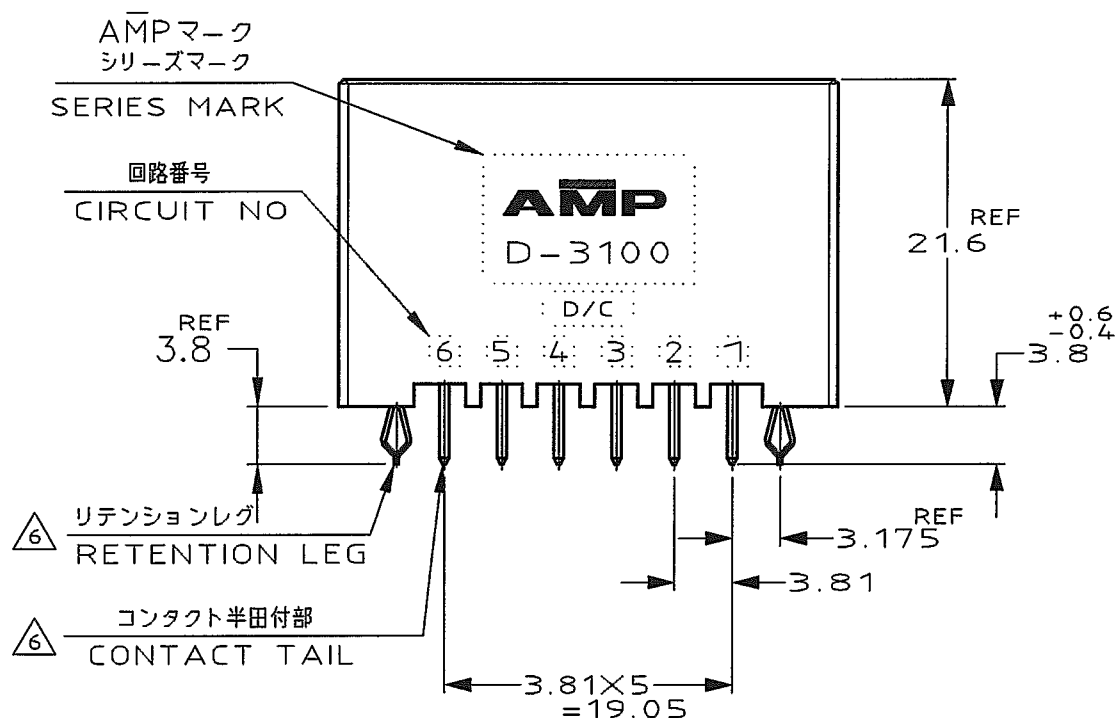
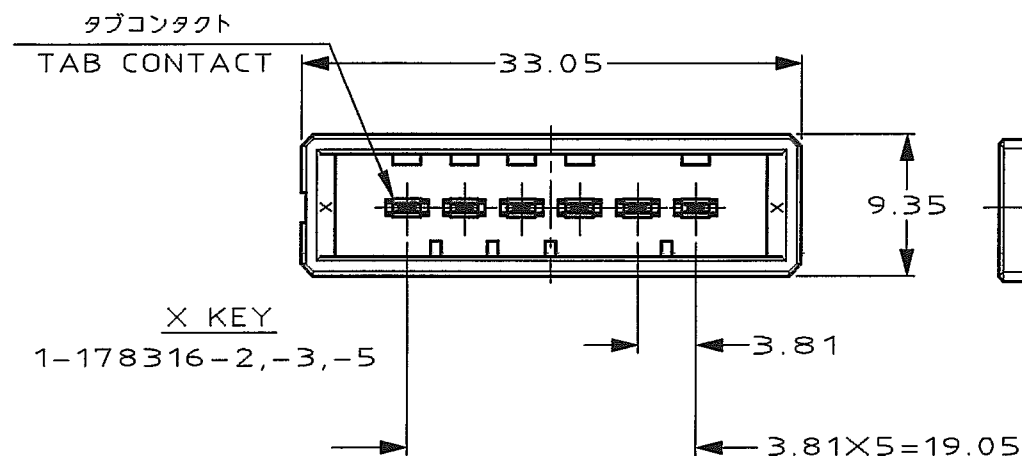
NUMBER 178316



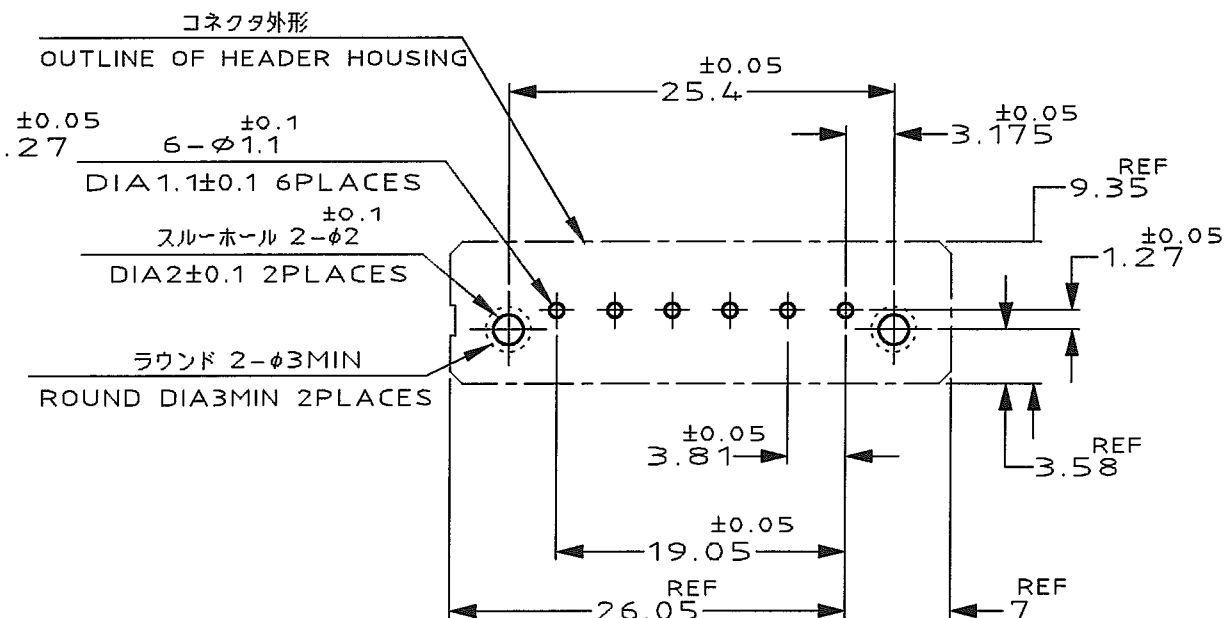
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



△6	△4	1,2-178316-5
△6	△3	1,2-178316-3
△6	△2	1,2-178316-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

				 TE Connectivity				
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME ダイナミック 3100 シリーズ 6 極 ヘッダーアセンブリー (垂直タイプ) 6 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100				
mm (AWG -)		mm						
MATERIAL		FINISH						
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER
DR. 22/DEC/'94 K.IKEDA		DE. 22/DEC/'94 K.IKEDA		10以下 : ±0.3 10以上 30以下 : ±0.4 30以上 100以下 : ±0.45 角 度 : ±3°		A3	J	C-178316
CHK. 10/JAN/'95 S.MANABE		APP. 10/JAN/'95 S.MANABE		SCALE		REV.		SHEET
				2-1		C1		1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面